

### **3. 位置特定パッケージの実装設計**

#### **3.1. 位置特定パッケージの実装設計**

「ハイブリッド型高精度位置特定に関する技術資料」に示された詳細設計をもとに、位置特定パッケージの実装設計として、各クラスのモジュール設計を行った。(別添資料 1 参照)

#### **3.2. 位置特定パッケージのプロトタイプ製作およびテスト**

位置特定パッケージの実装設計をもとに、プロトタイプを製作し、テストを行った。(別添資料 1 参照)